

I3-1115G4 F14H

酷睿i3-1115G4



CPU	i3-1115G4 主频3.00GHz ;最大睿频4.1GHz	
内核/线程	2Cores 内 核 / 4 Threads线程	
缓存	6MB IntelSmartCache	
TDP	15W	
芯片	Tiger Lake	
内存	DDR4*2 最大32GB	
存储	SSD M.2 2280 SSD	
声卡	ALC269	
显卡	英特尔®超核芯显卡	
网卡	RTL 8111H	
扩展	TPM ; SATA二合一接口	
系统支持	Windows10、 11	
I/O接口	4*USB3.0、 4*USB2.0、 2*HDMI、 2*DP、 1*RJ45、 1*DC、 1*MIC-IN、 1*LINE-OUT、 1*TYPE-C、 1*CLS	
内置座子	M2M KEY座子： H8.5mm支持2280(SATA和PCIE) 电池座子： 白色1*2pin(间距1.25m) M2E KEY座子： H8.5mm支持WIFI/WIFI6 MSATA座子： 带Nano-SIM卡槽 (H9.0mm支持3G/4G 模块) DDR4内存*2： (双D4=3200MT/S) 蜂鸣器	
Intel 虚拟化技术	支持	
Intel 超线程技术	支持	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
工作环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5 A	静电： 接触放电2K , 空气放电6K
存储环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0~95% (无冷凝)



接口说明				I/O Port	
01	POWER启动按键	02	USB3.0*4	03	CLS开关（复位键，通常清BIOS使用）
04	Type-C（默认）	05	SPK输出（喇叭预留接口）	06	MIC输入（麦克输入）
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆网口	09	USB2.0*2
10	DP*2	11	HDMI输出（多媒体高清接口）	12	HDMI输出（多媒体高清接口）
13	DC12V电源输入				
尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 46mm			重量	净重：0.65kg 毛重：1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用六边形网状造型结构，隐藏式进风口，搭配装饰条，经典大气		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱	装箱方式：1、5、10、20	
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

IC	SIO芯片:ITE8613	电源芯片:RT3612E03	网卡芯片:RTL8111H	声卡芯片:ALC269
----	---------------	----------------	---------------	-------------

内置插针

F-P1ane插针：2*2pin(2.0间距)杜邦
TPM插针：14pin(2.0间距)SPI
Fan座子：1*4pin(1.25间距)带smart fan
Speaker插针：4pin(2.0间距)带围墙
USB2.0插针：4pin(2.0间距)带围墙
USB2.0插针：2*5pin(2.0间距)杜邦（双网时可用）
SATA 3.0：改为二合一接口，1*12pin(间距1.25)按实物为准
JME和ATX-SEL:2*3pin(2.0间距)
ATX-DC:4pin2.0间距)带围墙